(11)特許出願公開番号

特開平9-40683

(43)公開日 平成9年(1997)2月10日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所
C 0 7 F 7/28			C 0 7 F 7/28	F	
C 2 3 C 16/40			C 2 3 C 16/40		

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 8 頁)

(21)出願番号	特顧平7-194875	(71)出願人 000006264
	•	三菱マテリアル株式会社
(22)出願日	平成7年(1995)7月31日	東京都千代田区大手町1丁目5番1号
•		(72)発明者 内田 寛人
		埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱
		マテリアル株式会社総合研究所内
	•	(72)発明者 齋 篤
		埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱
		マテリアル株式会社総合研究所内
		(72)発明者 若林 和夫
		埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱
		マテリアル株式会社総合研究所内
		(74)代理人 弁理士 重野 剛
		最終頁に続く
		i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

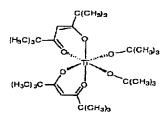
(54) 【発明の名称】 高純度Ti錯体及びその製造方法並びにBST膜形成用液体組成物

(57) 【要約】

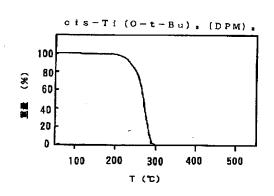
【課題】 熱分解温度が高く、高純度なTi錯体を提供 する。

【解決手段】 cis-Ti(O-t-Bu)₂ (DPM)₂: Ti(O-t-Bu)₄ の有機溶媒溶液にHDPMを加えて加熱還流してcis-Ti(O-t-Bu)₂ (DPM)₂ 結晶を得る。この高純度Ti錯体とBa(DPM)₂ 及び/又はSr(DPM)₂ とを有機溶媒に溶解したBST膜形成用液体組成物。

【化4】



【効果】 CVD法により、段差被覆性が良好で、高純度で電気特性に優れたTiO膜を成膜できる。溶液供給法により、所望の膜組成のBST膜を成膜できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記構造式(I)で表される高純度Ti 錯体。

【化1】

$$(H_3C)_3C$$
 $O_{1,1,...}O$
 $C(CH_3)_3$
 $O_{1,1,...}O$
 $C(CH_3)_3$
 $O_{1,1,...}O$
 $C(CH_3)_3$
 $O_{1,1,...}O$
 O

【請求項2】 請求項1において、OH基の含有量が 0.1重量%以下、塩素含有量が5ppm以下であることを特徴とする高純度Ti錯体。

【請求項3】 テトラターシャリーブトキシチタンを有機溶剤に溶解した後、ジピバロイルメタンを加えて、100℃以上で加熱還流して残留水分やOH基を共沸により除去すると共に濃縮し、結晶を得ることを特徴とする20請求項1に記載の高純度Ti錯体の製造方法。

【請求項4】 請求項3の方法において、得られた結晶を非プロトン性溶媒で精製することを特徴とする高純度 Ti錯体。

【請求項5】 請求項1又は2の高純度Ti錯体とビス (ジピバロイルメタナト) バリウム錯体 (Ba (DP M)2) 及び/又はビス (ジピバロイルメタナト) ストロンチウム錯体 (Sr (DPM)2) とを、有機溶媒に溶解してなるBST膜形成用液体組成物。

【請求項6】 請求項5において、有機溶媒がピリジン、ルチジン及びテトラヒドロフランよりなる群から選ばれる1種又は2種以上であることを特徴とするBST膜形成用液体組成物。

【発明の詳細な説明】

$[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】本発明は、誘電体膜、半導体膜、光学薄膜、表面強化膜、薄膜触媒等として有用なTiを含む金属酸化物薄膜を、化学気相析出法(CVD法)にて形成するための原料として好適な高純度Ti錯体及びその製造方法並びにBST膜形成用液体組成物に40関する。

[0002]

【従来の技術】従来、チタン酸ストロンチウム、チタン酸バリウムストロンチウム(BST)、チタン酸ジルコン酸鉛等のTi含有誘電体薄膜形成用のCVD原料として、各種金属アルコキシド化合物やTiDPM(本明細書において、「DPM」はジピバロイルメタン:(CHョ)ョーC-C.〇-CH2 -C〇-C-(CH3)ョを示す。)錯体が、Ba、Sr、Zr等のアルコキシド化合物やDPM錯体と共に用いられている。

MOD TIBLIAM TORR

【0003】これらのCVD原料のうち、TiDPM錯体については、特開平5-271253号公報に「高純度チタン錯体及びその製造方法」として、Ti(R1) $_2$ (R2) $_2$ (R1はアセチルアセトン、 $_3$, $_5-$ ヘプタンジオン、ジピバロイルメタン等の $_6$ - ジケトン、R2はメトキシ、エトキシ、イソプロポキシ(以下「Oーi-Pr」と記す。)、ノルマルプロポキシ、ノルマルブトキシ等のアルコキシ基)と、これを製造する方法が開示されている。なお、この特開平 $_5-271253$ 号 公報に具体的な実施例として挙げられているTiDPM 錯体は、Ti(O-i-Pr) $_2$ (DPM) $_2$ のみである

[0004]

【発明が解決しようとする課題】 CVD法によるBST 膜形成用原料として、Ba (DPM) $_2$, Sr (DPM) $_2$ と共に、Ti (O-i-Pr) $_2$ (DPM) $_2$ を用いた場合、Ba (DPM) $_2$ 、Sr (DPM) $_2$ の熱分解温度 $_3$ 50~410℃に対して、Ti (O-i-Pr) $_2$ (DPM) $_2$ の熱分解温度が $_2$ 70℃ (255~290℃) と低いために、成膜時に気相でのTi (O-i-Pr) $_2$ (DPM) $_2$ の分解反応が進み易く、気相分解種の基板への吸着確率が増大する。このため、表面に凹凸がある基板に対する成膜時の段差被覆性が悪化するという欠点がある。

【0005】アルコキシ基にノルマルブトキシ基(O-n-Bu)を導入したTi(O-n-Bu)2 (DPM)2 も知られているが、この材料の熱分解温度は280℃(260~310℃)と多少の向上がみられているだけで、熱CVD法による凹凸基板上への成膜時の段差30被覆性の向上は見られていない。

【0006】更に、熱安定性の良い材料としてTiC12 (DPM) 2 (熱分解温度330 \mathbb{C} (320 \sim 340 \mathbb{C})) も知られているが、このものは、分子中に塩化物イオン ($C1^-$) を含んでいるために、BST膜形成用原料として用いた場合、この塩素が不純物として膜中に取り込まれてしまうという問題がある。

【0007】また、複合組成の金属酸化物膜の形成に当り、CVD原料の供給方法として、原料となる金属化合物を有機溶媒に溶解した溶液を気化器に液体状態で供給し、気化器で溶媒と共に加熱気化させ、ガスとしてCVD成膜室に供給する方法が知られているが、この方法において、従来のTi(O-n-Bu)2(DPM)2は、溶液中でBa(DPM)2、Sr(DPM)2と反応し易く、分子量の大きな錯体を形成することにより、気化特性を劣化させる問題があった。また、この方法において、Ti化合物中に不純物としてOH基が含まれていると、Ba(DPM)2、Sr(DPM)2がOH基に対して非常に反応活性が高いため、OH基と反応して50気化特性が低下し、気化器内部での残留物の増加、ガス

配管、シャワーヘッド等への分解物の析出量の増加を引 き起こす上に、膜の組成コントロールが困難となるとい った問題が生じる。

【0008】本発明は上記従来の問題点を解決し、著し く高純度であるため不純物による問題がなく、また、上 記錯体形成による気化特性劣化の問題もなく、しかも、 熱分解温度が高く、気相分解による段差被覆性の低下の 問題もない高純度Ti錯体及びその製造方法、並びに、 この高純度Ti錯体を用いたBST膜形成用液体組成物 を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の高純度Ti錯体 は、下記構造式(I)で表される高純度Ti錯体であ る。

[0010]

ることができる。

【化2】

【0011】上記構造式 (I) で表される c i s - T i (O-t-Bu)₂ (DPM)₂ は、熱分解温度が31 5℃ (300~340℃) と、従来のTi (O-i-P r) 2 (DPM) 2 やTi (O-n-Bu) 2 (DP M) 2 よりも高く、Ba (DPM) 2 やSr (DPM) 2 とほぼ同等の熱分解温度である。従って、気相分解種 の基板への吸着が低減され、段差被覆性が良好となる。 【0012】しかも、cis-Ti (O-t-Bu) 2 (DPM) 2 はOH基含有量 0. 1 重量%以下、塩素含 有量5 p p m以下の高純度に精製可能であるため、不純 物汚染の問題もなく、高純度なTi酸化物薄膜を形成す

[0013] $\pm c$, $cis-Ti(O-t-Bu)_2$ $(DPM)_2$ it, $Ti(O-i-Pr)_2$ $(DPM)_2$ やTi (O-n-Bu) 2 (DPM) 2 に比べて嵩高い 40 アルコキシ基(〇一t一Bu)を有するため、溶液中で のBa (DPM) 2 、Sr (DPM) 2 との反応が抑え られることにより、Ti化合物とBa,Sr化合物との 反応で分子量の大きな錯体を形成し気化特性が劣化する 等の問題も解決される。

【0014】このような本発明の高純度Ti錯体は、テ トラターシャリーブトキシチタンを有機溶剤に溶解した 後、ジピバロイルメタンを加えて、100℃以上で加熱 還流して残留水分やOH基を共沸により除去すると共に 法により容易に製造することができる。

【0015】また、この方法において、得られた結晶を 非プロトン性溶媒で精製することにより、高純度Ti錯 体のOH基や残留塩素等の不純物含有量を著しく低いも のとすることができる。

【0016】本発明のBST膜形成用液体組成物は、こ のような本発明の高純度Ti錯体とビス(ジピバロイル メタナト) バリウム錯体 (Ba (DPM) 2) 及び/又 はビス (ジピバロイルメタナト) ストロンチウム錯体 (Sr(DPM)₂)とを、有機溶媒に溶解してなるも のである。

【0017】この本発明のBST膜形成用液体組成物に あっては、Ti原料として用いる高純度Ti錯体が、O H基含有量が著しく低い、非常に高純度なものである上 に、前述の錯体形成の問題もないため、Ba (DPM) 2 、Sr (DPM)2 のような、OH基に対して反応活 性な原料との組み合わせにおいて、気化特性を損なうこ とがなく、従って、気化器内部での残留物の増加、ガス 配管、シャワーヘッド等への分解物の析出量の増加等の 20 問題を引き起こすことなく、所望の組成のBST膜を効 率的に成膜することができる。

【0018】本発明のBST膜形成用液体組成物におい て、有機溶媒としては、ピリジン、ルチジン及びテトラ ヒドロフランよりなる群から選ばれる1種又は2種以上 が好適である。

[0019]

【発明の実施の形態】本発明の高純度Ti錯体は、後掲 の実施例1の分析結果から推定されるように、1個のT i 原子に対して、2個のジピバロイルメタンのカルボニ 30 ル基の酸素と、2個のターシャリーブトキシ基が、ci s位で結合した構造を有するシスー(ビス(ジピバロイ ルメタナイト) ジ (ターシャリーブトキシ) チタン錯体 cis-Ti (O-t-Bu) 2 (DPM) 2 である。 【0020】この本発明の高純度Ti錯体を製造するに は、まず、後掲の実施例1で示されるように、テトラタ ーシャリーブトキシチタンTi(O-t-Bu)4 を出 発原料として用い、これをトルエン、キシレン、メシチ レン等の芳香族炭化水素、或いは、ペンタン、ノルマル ヘキサン等の脂肪族炭化水素等の有機溶媒に、1~70 重量%濃度となるように溶解し、Ti (O-t-Bu) 4 に対して2.0~2.5倍モル量のジピバロイルメタ ンHDPMを加え、用いた有機溶媒の沸点より10~5 0℃高いオイルバスの温度で100℃以上で加熱還流す ることにより、残留水分やOH基を共沸により除去する と共に、濃縮し、結晶を得る。

【0021】この結晶は、トルエン、キシレン、メシチ レン等の非プロトン性無水有機溶媒を用いて、再結晶 後、減圧下で溶媒を昇華させる精製を繰り返し行うこと により、〇H基含有量 0. 1 重量%以下で残留塩素含有 濃縮し、結晶を得る、本発明の高純度Ti錯体の製造方 50 量が5ppm以下の高純度cisーTi(O-t-B

u)₂ (DPM)₂ を得ることができる。

【0022】本発明の高純度Ti錯体において、cis -Ti (O-t-Bu)₂ (DPM)₂ のOH基含有量 が 0. 1 重量%を超えると、Ba(DPM)2 やSr (DPM) 2 等のOH基に対して反応活性の高い他の原 料と共に複合金属酸化物膜形成用液体組成物とした場 合、気化特性を劣化させ、気化器内部での残留物の増 加、ガス配管、シャワーヘッド等への分解物の析出量の 増加、膜組成のずれを引き起こす。

【0023】また、残留塩素含有量が5ppmを超える 10 と、得られるTi酸化物膜の純度が損なわれる。

【0024】従って、本発明の高純度Ti錯体は、OH 基の含有量が0.1重量%以下、塩素含有量が5ppm 以下であることが好ましい。

【0025】本発明のBST膜形成用液体組成物は、こ のような本発明の [TiO(DPM)2]2 とBa(D PM) 2 及び/又はSr (DPM) 2 とを所望の膜組成 となるように有機溶媒に溶解したものである。

【0026】ここで、有機溶媒としては、ピリジン、ル チジン及びテトラヒドロフラン (THF) よりなる群か 20 ら選ばれる1種又は2種以上を用いるのが好ましく、

[TiO(DPM)2]2とBa(DPM)2及び/又 はSr (DPM)₂ とは、このような有機溶媒に、その 合計濃度が1~20重量%となるように溶解するのが好

【0027】本発明の高純度Ti錯体は、これをそのま ま固体状態で常法に従ってCVD原料として用いること もでき、また、上述の如く、必要に応じて他の金属化合 物と共に有機溶媒に溶解して従来と同様にしてCVD原 料として用いることもできる。

[0028]

【実施例】

実施例1:高純度cis-Ti (O-t-Bu)₂ (D PM)₂ の合成

Ti (O-t-Bu) 4 のトルエン溶液 (30重量%濃 度) にTi (O-t-Bu) 4 に対して2倍モルのHD PMを加え、この溶液をオイルバスの温度130~15 O℃で加熱還流し、残留水分、OH基を共沸により除去 した後、濃縮し、白色結晶を得た。この結晶をトルエン で再結晶した後、減圧下、190℃で昇華精製を行っ た。

【0029】得られた結晶の同定は、 ¹H-NMR (C 6 D6 +d-THF)、質量分析、元素分析により行っ た。結果は下記の通りである。

 $[0\ 0\ 3\ 0]^{1}H-NMR: \delta:1.1092 (9 H, C (C))$ H_3)₃, DPM), 1.2682 (9 H, OC (C H_3)₃), 1.4056 (9 H, C (CH₃)₃ , DPM)

元素分析: (計算値) Ti=8.54%, C=64.27%, H=10.07%, O=1 7. 12%, C1=0%

ppm

質量分析:図1に示す通り、M/Z560の分子イオンピーク が確認されている。

【0031】以上の分析結果より、得られたcis-T i (O-t-Bu)₂ (DPM)₂の構造式としては、 下記の構造が推定される。

[0032]

【化3】

【0033】なお、得られたcis-Ti (O-t-B u) 2 (DPM) 2 結晶の元素分析により、残留C1量 は<1ppmであり、また、IR分析によりOH基は< 0. 1重量%であることが確認された。

 $[0\ 0\ 3\ 4] \subset Ocis - Ti (O-t-Bu)_2$ (D PM) 2 結晶について、Ar気流下、昇温速度10℃/ minでTG分析を行ったところ、図2に示す如く、こ \mathcal{O} c i s - T i $(O - t - B u)_2$ $(DPM)_2$ tt, 1 75℃から気化を開始し、280℃で100%気化する ことが確認された。

[0035] $\pm t$, cocis-Ti(O-t-Bu)2 (DPM) 2 結晶をAI容器内に密封し、Ar気流 30 下、昇温速度10℃/minでDTA分析を行ったとこ ろ、熱分解温度は、315℃ (300~340℃) であ ることが確認された。

【0036】実施例2:CVD成膜試験

実施例1において、5ppmから300ppmの塩素を 含むTi(O-t-Bu)4を原料に用いることによ り、それぞれの残留塩素量が各々4 p p m, .6 p p m, 50 ppm, 200 ppm \mathcal{O} c is -T i (O-t-B)u) 2 (DPM) 2 結晶を得、これらのcis-Ti (O-t-Bu)₂ (DPM)₂ 結晶と実施例1で得ら 40 れた残留塩素含有量が<1ppmのcis-Ti(Ot-Bu)2 (DPM)2 結晶とをそれぞれTi原料と して用いると共に、Ba (DPM) 2及びSr (DP M) 2 を併用してCVD法により下記成膜条件でBST (Bao.7 Sro.3 Tio.1) 膜の成膜を行った。

【0037】成膜条件

CVD装置:基板加熱式CVD装置

反応ガス: O2

キャリアガス:Ar

気化温度:

(実測値) Ti=8.59%, C=64.21%, H=10.05%, O=17.15%, Cl<1 50 cis-Ti(O-t-Bu)2 (DPM)2 = 160

6

 \mathfrak{C}

B a (D P M) $_2$ = 2 0 0 $^{\circ}$ S r (D P M) $_2$ = 1 9 0 $^{\circ}$

成膜圧力: 2. 0 t o r r 基板: P t / T i 電極 基板温度: 600℃ 成膜厚さ:1000Å

得られたBST膜上に各々Au電極を蒸着し、電気特性の変化する。

8

の評価を行い、結果を表1に示した。

【0038】 【表1】

No.	1	2	3	4	5
残留塩素量(ppm)	< 1	4	6	50	200
誘電率	225	220	185	176	171
誘電損失	0.01	0.01	0.07	0.07	0.07
リーク電流 (3 V)	5×10 ⁻⁸	8×10 ⁻⁸	8×10 ⁻⁷	6×10-7	3×10 ⁻⁷
備 考	実が	16 例	比 較 例		

【0039】実施例3:CVD段差被覆性試験特開平5-271253号公報記載のTi(O-i-Pr)2(DPM)2と、Ti(O-n-Bu)2(DPM)2と、実施例1で製造した高純度cis-Ti(O-t-Bu)2(DPM)2とを用いて、図5に示す断20面形状のトレンチ基板1上に熱CVD法により下記の条件で各々TiO2膜の成膜を行い、CVD-TiO2膜2の膜厚aと膜厚bとの比a/b(a/bが1に近似しているほど、段差被覆性が良い。)で段差被覆性の評価を行い、結果を表2に示した。

【0040】成膜条件

気化温度:

c i s - T i $(O - t - B u)_2$ $(D P M)_2 = 160$

T i $(O - i - P r)_2$ $(D P M)_2 = 140 ^{\circ}$ T i $(O - n - B u)_2$ $(D P M)_2 = 180 ^{\circ}$

成膜圧力:2.0torr

基板温度:600℃

また、 $Ti(O-i-Pr)_2(DPM)_2$ 及び $Ti(O-n-Bu)_2(DPM)_2$ について、それぞれ実施例1と同様にしてTG分析及びDTA分析を行って、結果を図3, 4及び表2に示した。

[0041]

【表2】

			1202			
No.	Ti錯体	気化温度 (℃)	熱分解温度 (℃)	段差被覆性 (a/b)	備考	
6	cis-Ti (O-t-Bu) 2 (DPM) 2	175~280	315 (300~340)	1.0	実施例	
7	Ti (O-i-Pr) 2 (DPM) 2	130~240	270 (255~290)	1. 2	11.++101	
8	Ti (O-n-Bu) ₂ (DPM) ₂	180~310	280 (260~310)	1. 2	比較例	

【0042】実施例4:BST溶液の気化特性評価 実施例1において、溶媒にベンゼンを用い、100℃又 80℃の温度で加熱,減圧濃縮することにより、OH基 が0.2重量%、0.8重量%又は2重量%存在するc 40 is-Ti(O-t-Bu)2(DPM)2結晶を各々 製造した。これらのcis-Ti(O-t-Bu)2 (DPM)2結晶と、OH基の量が<0.1%の、実施 例1で得られた高純度cis-Ti(O-t-Bu)2

 $(DPM)_2$ とを、それぞれBa $(DPM)_2$ 、Sr $(DPM)_2$ と共に表3に示す無水溶媒に、Ba: Sr r: Ti=0. 5:0. 5:1 なる組成比(モル比)で溶解した溶液を減圧濃縮し、析出した固体の気化特性をAr 下でTG分析して評価し、結果を表3に示した。

[0043]

【表3】

No.	cis-Ti (O-t-Bu) z (DPM) zのOH基の量 (重量%)	溶媒	気化温度 (℃)	気化率 (%)	備考
9	<0.1	無水THF	~450	>95	·
10	<0.1	無水ルチジン	~450	>95	実施
1 1	<0. 1	無水ピリジン	~450	>95	
12	<0. 1	無水 ※ (THF/ルチジン)	~450	>95	例
13	0. 2	無水THF	~450	85	Li.
14	0.8	無水THF	~450	83	比較例
15	2	無水THF	~450	80	ויפו

※ THF:ルチジン=50:50 (容積比)

【0044】実施例5:BST溶液の気化特性評価 実施例5において、OH基の量が<0.1%のcis-Ti(O-t-Bu)2 (DPM)2 と、Ti(O-n-Bu)2 (DPM)2 とを用い、それぞれBa(DPM)2 及びSr(DPM)2 と共に無水溶媒にBs:S

r:Ti=0. 7:0. 3:1なる組成比(モル比)で溶解した溶液について同様にTG分析を行い、結果を表4に示した。

[0045]

【表4】

No.	Ti化合物	溶媒	気化温度 (℃)	気化率 (%)	備考
1 6	cis-Ti (O-t-Bu) 2 (DPM) 2	無水 ※ (THF/ルチシン)	~600	100	実施例
17	Ti (0-n-Bu) 2 (DPM) 2	無水ルチジン	~600	80	比較例

※ THF:ルチジン=50:50 (容積比)

[0046]

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明の高純度Ti 錯体は、熱分解温度が高く、OH基や残留塩素等の不純 30 物含有量を著しく低減することができる上に、Ba(D PM)2、Sr(DPM)2等との錯体形成の問題もないことから、

- ① CVD成膜に当り、気相でのTi錯体の分解による 気相分解種の基板への吸着が低減され、成膜時の段差被 覆性が良好となる。
- ② 不純物汚染のない高純度で、電気特性に優れたTi酸化物膜を成膜できる。
- ③ Ba (DPM) 2、Sr (DPM) 2 等の錯体化の問題がなく、また、OH基に対する反応活性の高い原料 40 との組み合わせにおいて、これらの原料の気化特性を損なうことがなく、従って、気化器内部での残留物の増加、ガス配管、シャワーヘッド等への分解物の析出量の増加等を引き起こすことなく、膜組成を容易にコントロールして、所望の組成のTi含有金属複合酸化物膜を成膜できる。

【0047】といった効果が奏される。従って、本発明の高純度Ti錯体を、CVD法によるBST膜形成原料等として用いることにより、1G以後に求められている、微細で複雑な構造を有するメモリーデバイスの誘電 50

体薄膜を成膜することが可能となる。

【0048】請求項2の高純度Ti錯体によれば、上記効果を確実に得ることができる。

【0049】このような本発明の高純度Ti錯体は、本発明の高純度Ti錯体の製造方法により容易に製造される。

【0050】請求項4の方法によれば、不純物含有量が 著しく少ない高純度Ti錯体を製造することができる。

【0051】請求項5のBST膜形成用液体組成物によれば、気化特性を損なわずに同一の有機溶媒にTi、Ba、Sr原料を溶解した溶液を調製することができ、この溶液を気化器に供給し、気化器で溶媒と共に加熱気化させ、ガスとしてCVD成膜室に供給するCVD原料供給方法に安定に適応できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1で製造したcis-Ti(O-t-Bu)₂ (DPM)₂ 結晶の質量分析結果を示すグラフである。

【図2】実施例1で製造したcis-Ti(O-t-Bu)2 (DPM)2 結晶のTG分析結果を示すグラフである。

【図3】 $Ti(O-i-Pr)_2(DPM)_2$ のTG分析結果を示すグラフである。

11

【図4】Ti(O-n-Bu)2(DPM)2のTG分

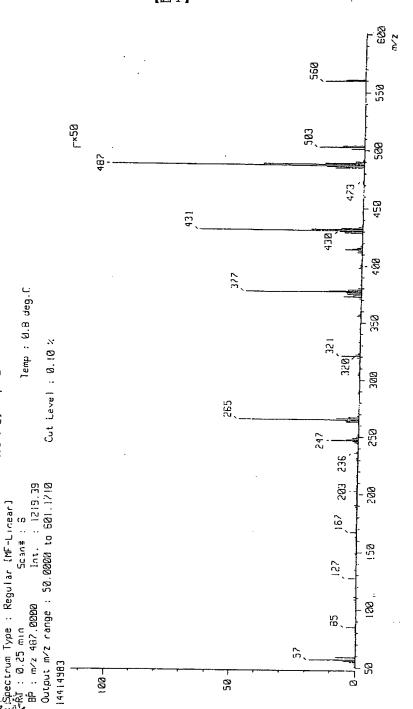
【符号の説明】 1 トレンチ基板

析結果を示すグラフである。

2 CVD-TiO2 膜

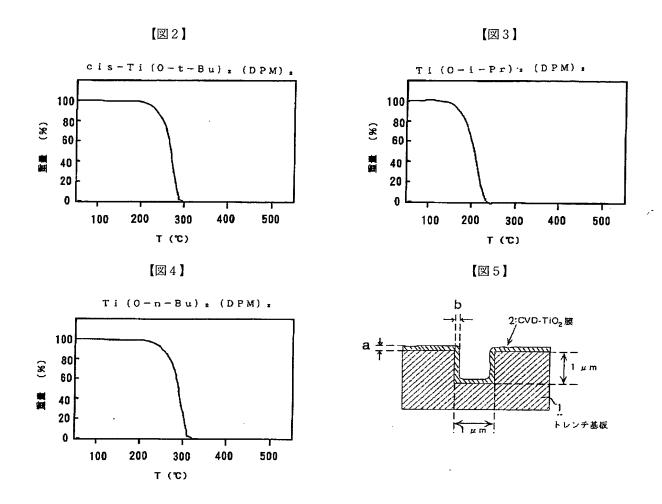
【図5】実施例3の段差被覆性評価方法を示す断面図である。

【図1】



Mass Spactrum]
Sample: Ti(t-But)2(DPM)2

Ion Mode : Ε[+ 10 & Ψ



フロントページの続き

(72)発明者 小木 勝実 埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱 マテリアル株式会社総合研究所内

BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-040683

(43)Date of publication of application: 10.02.1997

(51)Int.CI.

CO7F 7/28 C23C 16/40

(21)Application number: 07-194875

(71)Applicant: MITSUBISHI MATERIALS CORP

(22)Date of filing:

31.07.1995

(72)Inventor: UCHIDA HIROTO

SAI ATSUSHI

WAKABAYASHI KAZUO

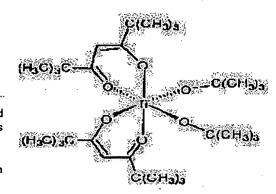
OGI KATSUMI

(54) HIGHLY PURE TITANIUM COMPLEX, ITS PRODUCTION AND LIQUID COMPOSITION FOR FORMING BST MEMBRANE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a highly pure titanium complex for producing a metal oxide thin film such as a dielectric film, a semiconductor film or an optical thin film by adding dipivaloylmethane to a solution of tetratert-butoxytitanium in an organic solvent and condensing the solution under refluxing at a high temperature.

SOLUTION: A new Ti complex of high purity having a structure expressed by the formula. The Ti complex is useful as a raw material for forming a metal oxide film containing Ti, which is useful as a dielectric film, a semiconductor film, an optical thin film, a surface-reinforcing film, a thin film catalyst etc., by a chemical 1 vapor deposition method(CVD method). The Ti complex is produced by dissolving tetratert-butoxytitanium in an organic solvent such as toluene, subsequently adding dipivaloylmethane to the solution and removing remaining water and OH groups by azeotropic distillation under refluxing at ≥1000° C to condense the solution and to obtain crystals, and purifying the obtained crystals by using an aprotic solvent.



BEST AVAILABLE COPY

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.01.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

2822946

[Patent number] [Date of registration]

04.09.1998

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

OFFIT AVAILABLE COM